



Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

XCV1000E-7FG1156I

Număr parc	XCV1000E-7FG1156I	Statutul RoHS	RoHS neconformă
Producator / Marca	AMD Xilinx	Starea stocului	4921 pcs stock
Descriere produs	IC FPGA 660 I/O 1156FBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	Virtex-E 1.8V.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de XCV1000E-7FG1156I

Tensiune - Aprovizionare	1.71V ~ 1.89V	Bits total RAM	393216
Pachetul dispozitivului furnizor	1156-FBGA (35x35)	Serie	Virtex®-E
Pachet / Caz	1156-BBGA	Pachet	Tray
Temperatura de Operare	-40°C ~ 100°C (TJ)	Numărul de elemente logice / celule	27648
Număr de LAB / CLB	6144	Numărul de intrări / ieșiri	660
Număr de porți	1569178	Tipul de montare	Surface Mount
Numărul produsului de bază	XCV1000E		

Vești înrudite



PCB -uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg și poziția la 20 μm

2023/08/7

Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile

2023/08/29

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/08/11

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul

2023/03/16

Infineon încearcă PCB -uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28